Кристаллография т 10, вып.6

Л. В. КИРЕНСКИЙ, В. Г. ПЫНЬКО и Г. П. ПЫНЬКО

ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА ПЛЕНОК НИКЕЛЯ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА КРИСТАЛЛАХ КАМЕННОЙ СОЛИ

Исследовано изменение доменной структуры пленок никеля с повышением температуры кристалла-подложки при напылении, а также при переходе к текстуре. Показано, что в пленках, напыленных при температурах подложки 20—120°С, доменная структура состоит обычно из крупных доменов без подструктуры и тожько в редких случаях наблюдается ярко выраженная подструктура. Для более высоких температур характерна структура с мелкими доменами. Высокотемпературные (150°С и выше) пленки имеют «крапчатую» доменную структуру. В хорошо ориентированных пленках никеля после размагничивания может образовываться доменная структура типа «шахматной доски»

Изучению доменной структуры поликристаллических никелевых пленок посвящено сравнительно мало работ $[^{1-3}]$, что можно объяснять плохим выявлением на них доменной структуры как порошковым, так и магнитооптическими методами. Еще меньше сведений имеется о доменной структуре монокристаллических пленок никеля, несмотря на то, что они легко могут быть получены в достаточно совершениюм виде термическим напылением в вакууме. Сато, Тот и Астру $[^{3}, 4]$ не смогли обнаружить на монокристаллических пленках никеля порошковым методом характерных доменных фигур.



Рис. 1. Электронограмма пленки никеля, напыленной при начальной температуре подложки 20° С (a), доменные структуры таких пленок (б, в)

Исходя из этого, мы применили для исследования метод просвечивающей электронной микроскопии, который обладает и высоким разрешением и большой чувствительностью к изменениям направления намагниченности в пленке.

Для того чтобы проследить изменение доменной структуры с переходом пленки от поликристаллического строения к монокристаллическому, в качестве подложки была выбрана каменная соль, на которой при низких температурах вырастают поликристаллические пленки, при более высоких — монокристаллические.

ликристаллические пленки, при более высоких — монокристаллические. На рис. 1 приведены электронограмма и снимки доменных структур пленок никеля, напыленных на подложку при температуре, повышающейся во время на-



Рис. 2. Электронограмма пленки, напыленной при температуре подложки 100° С (a); доменные структуры таких пленок (б, в)

пыления от 20 до 40° С при давлении $3 \cdot 10^{-4}$ мм рт. ст. Скорость напыления во всех случаях составляла не менее 100 Å/сек. Как правило, доменная структура пленок, полученных при таком режиме, не имеет подструктуры (рис. 1, б), реже получаются пленки с сильно выраженной подструктурой (рис. 1, ϵ).

Дальнейшее повышение температуры подложки примерно до 120°С не вызывает изменений доменной структуры пленок. На рис. 2 изображены электронограмма и снимки доменной структуры пленок, напылявшихся на подложку, имеющую температуру 100°С. Из электронограммы видно, что пленки слабо ориентированы и состоят из более крупных кристаллитов, чем пленки, напыленные при температуре 20—40°С.

Пленки, напылявшиеся на подложки, имеющие температуру примерно 140° С, получались обычно полностью ориентированными. Доменная структура таких пленок в исходном состоянии состоит из мелких доменов. После размагничивания такой пленки в переменном магнитном поле вдоль направления [100] в ней возникает доменная структура типа шахматной доски. На рис. З приведена электронограмма и снимки доменной структуры пленки после размагничивания вдоль направлений [100] и [110]. Видно, что в первом случае образуются домены 90°, а во втором — 180° соседства.



Рис. 3. Электронограмма пленки, напыленной при температуре подложки 140° С (*a*); доменная структура после размагничивания пленки вдоль направления [100] (*б*); доменная структура после размагничивания пленки вдоль направления [110] (*в*)



Рис. 4. Электронограмма пленки, напыленной при температуре подложки 250° С (*a*); доменная структура пленки в исходном состоянии (*б*); доменная структура после размагничивания пленки вдоль направления [100] (*в*)

Дальнейшее повышение температуры подложки при напылении приводит к образованию доменной структуры, которую можно назвать «крапчатой». Она состоит из очень мелких доменов с неоднородными границами, которые в электронном микроскопе видны как ряды светлых и темных точек. Под действием переменного поля убывающей амплитуды вдоль направления [100] из крапчатой доменной структуры получается структура, напоминающая «шахматную доску». На рис. 4 показаны электронограмма и снимки доменной структуры пленки никеля, напыленной при температуре подложки 250° С.

В пленках, напыленных при температуре подложки 140° С, в магнитном поле, направление [110] становится осью легкого намагничивания, и после приложения переменного поля в любом направлении образуются 180° границы вдоль этой оси.

Редкое возникновение подструктуры в низкотемпературных пленках никеля можно объяснить, по-видимому, «резонансными» размерами кристаллитов. Эти размеры, как известно, зависят при одном и том же вакууме от температуры подложки и скорости напыления. Если температуру подложки можно выдержать сравнительно точно, то скорость распыления металла из тигля всегда может оказаться разной, поэтому регулярного получения пленок с подструктурой добиться не удалось.

Возможно, что причинами возникновения подструктуры могут быть неравномерное распределение ориентации кристаллитов и механические напряжения.

Ориентированные пленки никеля, полученные при температуре подложки 140-150° С, видимо, еще не имеют крупных дефектов («пустот»), поэтому в них могут образовываться сравнительно большие домены с резкими границами. Несмотря на то, что направления легкого намагничивания [111] массивного никеля не лежат в плоскости пленки, в ней можно создать доменную структуру типа шахматной доски. На анизотропию монокристаллических пленок никеля оказывает сильное влияние магнитное поле, приложенное во время напыления.

Литература

L. Reimer, Z. angew. Phys., 13, 143, 1961.
L. Reimer. Z. angew. Phys., 15, 204, 1963.
E. Fuchs, Z. angew. Phys., 14, 203, 1962.
H. Sato, R. S. Toth, R. W. Astrue. J. Appl. Phys., 34, 1062, 1963.

Институт физики СО АН СССР Поступила в редакцию 2.XII. 1964 923